

2023年11月14日

大阪経済記者クラブ会員各位

「MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム(通称: もっと大阪)」技術ニーズ説明会 パナソニックとファーウェイ・ジャパンの2社登壇! 「課題解決者」大募集!!

製品や製造に関する周辺技術のニーズを公開し、中堅・中小企業からの提案を受け付け!

【お問合せ】大阪商工会議所 産業部 (馬籠、西田)

TEL: 06-6944-6300

- ▶ 大阪商工会議所は、大企業と中堅・中小企業等との連携による技術開発や製品化・事業化を支援する「MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム(通称: もっと大阪)」(座長=名取 隆・立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科教授)の技術ニーズ説明会を12月20日に開催する。同説明会ではパナソニックとファーウェイ・ジャパンの2社それぞれがニーズを発表し、中堅・中小企業等から技術提案を受け付ける。
- ▶ 2024年2月には、書類選考通過企業を対象に、ビジネスマッチング会(個別面談)を開催し、大企業との連携を支援する。

■パナソニック/ファーウェイ・ジャパンが技術ニーズを公開■

- 今年度2回目となる今回の技術ニーズ説明会では、様々な分野でオープンイノベーションを推進しているパナソニックとファーウェイ・ジャパンの2社が登壇し、各々、中堅・中小企業等との新たな技術連携に向けて技術ニーズを公開し、同ニーズに応える中堅・中小企業等からエントリー書類での技術提案を受け付ける。
- パナソニックは、「事業共創パートナー」「用途開発パートナー」「技術開発パートナー」の3つのテーマで募集する。
- ファーウェイ・ジャパンは、「基盤」「シートシंक」「金属部品加工」など、<MoTTo OSAKAの実施スキームイメージ図> 同社製品の周辺技術に関するニーズを発表する。

■書類選考通過企業を対象としたビジネスマッチング会を開催■

- 同説明会終了後に、各社の技術ニーズに応える中堅・中小企業等からのエントリー(書類での技術提案)を2024年1月26日(金)まで受け付け、選考を経たうえで、2月には、各社とのビジネスマッチング会(個別面談)を開催する。



■(参考)MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラムについて■

- 同フォーラムは、2009年度から開始し、これまでに大企業延べ41社が発表、中堅・中小企業等から延べ7,808名が参加、延べ1,021件のビジネスマッチングを実施。東大阪・高槻・茨木・八尾・姫路・西宮の各会議所、大阪商工会議所と大阪工業大学が設置する都市型オープンイノベーション拠点「Xport」、大阪府も共催し、広く中堅・中小企業等の参加を募り、大企業とのマッチングを支援している。

MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム~パナソニックとファーウェイ・ジャパン~

技術ニーズ説明会 開催概要

【日時】2023年12月20日(水) 14:30~17:15

【場所】大阪商工会議所 7階 国際会議ホール(大阪市中央区本町橋2-8)、オンライン

【主催】大阪商工会議所

【共催】東大阪商工会議所、高槻商工会議所、茨木商工会議所、八尾商工会議所、
姫路商工会議所、西宮商工会議所、大阪府、都心型オープンイノベーション拠点「Xport」

【内容】

(1)開会・オリエンテーション

立命館大学大学院 テクノロジー・マネジメント研究科 教授 名取 隆 氏

(「MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム」座長)

(2)最新技術ニーズに関する情報提供 パナソニック ご担当者様

(3)最新技術ニーズに関する情報提供 ファーウェイ・ジャパン ご担当者様

【参加費】無料

【申込】12月14日(木)までに右記HP内の申込フォームからお申し込みください。

<HPはこちら>



MOTTO OSAKA

オープンイノベーション フォーラム

パナソニック/ファーウェイ・ジャパン

技術ニーズ説明会

大阪商工会議所 国際会議ホール/オンライン

12月20日(水)

14:30～17:15開催

2023年度 探索事業領域

求む!!

詳細・
お申込みは
コチラ



パナソニック
ファーウェイ・ジャパンの
技術課題にお応え頂ける企業さま

パナソニック

事業共創パートナー募集

光 ID 技術の社会実装実験
鮮魚推定技術

用途開発パートナー募集

眼センシング・視線センシング
生体か否かを判定する技術（なりすましを防止する技術）
音声から感情を読み取る技術

技術開発パートナー募集

人の虹彩模様を用いた生体認証技術の技術的課題の解決

ファーウェイ・ジャパン

民生品向け基板（PCB, FPC） 民生品向けヒートシンク

民生品向け金属部品加工 民生品組立

民生品向けソフトウェア 3Dプリント技術

非接触エア浮上りニアモータシステム

高精度位置検出システム、位置決めシステム

高負荷加圧・加熱システム エッジグリップハンド

静電チャック

STEP1 まずは説明会に参加！

説明会参加受付期間

12月14日(木)まで

応募

STEP2 メールにてエントリー

エントリー受付期間

12月21日(木)～1月26日(金) 締切

選考

STEP3 提案先企業へプレゼンテーション

ビジネスマッチング会

2月以降

(参加対象は選考通過企業のみ)

ホームページ<https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202310/D22231012027.html> に、より詳しい情報を掲載しています

主催：大阪商工会議所

共催：東大阪商工会議所、高槻商工会議所、茨木商工会議所、八尾商工会議所、姫路商工会議所、西宮商工会議所、大阪府、Xport

ビジネスマッチング会 までの流れ

STEP1 技術ニーズ説明会 12月14日(木)まで参加受付

日時 2023年12月20日(水) 14:30～17:15

場所 大阪商工会議所7階 国際会議ホール(大阪市中央区本町橋2-8) / オンライン

参加対象者 モノづくり企業・ベンチャー企業など 参加費 無料

内容 パナソニック、ファーウェイ・ジャパンが技術ニーズを説明

お申込み 「技術ニーズ説明会 参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXにてご送信ください
ホームページからも申込み可能です。 <https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202310/D22231012027.html>

STEP2 エントリー受付 12月21日(木)～1月26日(金)まで参加受付

12月21日以降にホームページよりエントリーシートを入手し、
「motto@osaka.cci.or.jp」宛に必要事項を記入したエントリーシートを送信



STEP3 ビジネスマッチング会

日時 2024年2月以降

場所 大阪商工会議所等

参加対象者 エントリーシートに記載された内容による選考を事前に通過されたモノづくり企業・ベンチャー企業など

内容 パナソニック、ファーウェイ・ジャパンに対し、自社の応募提案をプレゼンテーション

協力支援機関

公益財団法人大阪産業局、公益財団法人関西化学術研究都市推進機構、公益財団法人京都産業21、公益財団法人ひろしま産業振興機構、公益財団法人神戸市産業振興財団、公益財団法人鳥取県産業振興機構、一般財団法人大阪科学技術センター、東大阪市、株式会社関西みらい銀行、公益財団法人奈良県地域産業振興センター、特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構、京都工芸繊維大学、特定非営利活動法人経営支援NPOクラブ、公益財団法人 長野県産業振興機構(NICE)、株式会社三菱総合研究所、株式会社池田泉州銀行、公益財団法人ひょうご産業活性化センター、龍谷大学龍谷エクステンションセンター、地方独立行政法人大阪産業技術研究所、株式会社アルファ経営システム研究所、近畿産業技術クラスター協同組合、KAHMジャパン株式会社、公益財団法人堺市産業振興センター、一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター、一般社団法人生産技術振興協会、一般財団法人大阪デザインセンター、一般財団法人エンジニアリング協会、大阪大学、独立行政法人 中小企業基盤整備機構、ネオマテリアル研究会、認定NPO法人産業人O B ネット、G-MAC グローバルマネージメントコンサルタンツ有限責任組合、広島県大阪事務所、特定非営利活動法人京都イノベーションリソース、公益財団法人静岡県産業振興財団、一般社団法人関西産業活性化協議会、広島県呉市、公益財団法人さいたま市産業創造財団

FAX送信先 06-6944-6249

宛先：大阪商工会議所産業部産業・技術振興担当

「MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム～パナソニック/ファーウェイ・ジャパン～」
技術ニーズ説明会(12月20日開催) 参加申込書

会社・団体名	ふりがな ----- (大阪商工会議所の会員の方は会員番号をご記入ください) KT/K			
所在地	ふりがな 〒 -			
氏名	(ふりがな)	所属・役職名		
TEL	-	FAX	-	-
従業員数	5人以下 ・ 5人超20人以下 ・ 20人超100人以下 ・ 100人超300人以下 ・ 300人超			
資本金	なし ・ 1,000万円以下 ・ 1,000万円超1億円以下 ・ 1億円超3億円以下 ・ 3億円超			
業種	卸売業 ・ 小売業(飲食店含む) ・ サービス業 ・ 製造業 ・ 建設業 ・ 運輸業 ・ その他			
E-mail	(当日までに「参加証」を送信します)			
お申込のきっかけ	大阪商工会議所からの案内(メール・FAX・HP・チラシ・ _____ 支部 担当者名: _____) 他商工会議所からの案内(東大阪・高槻・茨木・八尾・姫路・西宮) その他からのご案内(パナソニック・ファーウェイ・ジャパン・大阪府・MOBIO・その他の機関)			

ご記入いただいた個人情報等は、参加者名簿の作成、ニーズ詳細資料の送付等、本フォーラムの運営のために発表企業に適宜提供いたします。また、大商、共催団体からの各種情報提供(Eメールでの事業案内含む)のために利用させていただきます。なお、本事業は大阪府の補助金を受けて実施しているため、大阪府へ参加者名簿として提供するとともに、大商が産学官技術相談窓口で連携する大学や公設試験研究機関、行政機関の各種情報について、大商からご案内(Eメール含む)する場合にも利用させていただきます。これらについては、お申込者ご本人に同意いただいたものとします。